PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-159143

(43) Date of publication of application: 09.07.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number : 01-298255

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

16.11.1989

(72)Inventor: OSONO MITSURU

NODA KAZUHIRO

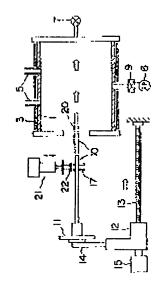
MORISAKO ISAMU

(54) PLASMA CLEANING DEVICE OF SUBSTRATE IN PRE-PROCESS OF WIRE **BONDING**

(57)Abstract:

PURPOSE: To acquire a device to remove impurity attaching to an electrode part of a substrate cleanly with good operativity before a wire bonding process by providing specified casing, electrode part, vacuum pump, mount part of a substrate, conveyor, delivery means and cover member.

CONSTITUTION: A device is provided with a casing 1 whereto plasma discharging gas is supplied, an electrode part 3 to produce plasma by applying a high frequency alternating voltage to the casing 1, a vacuum pump 6 to such gas inside the casing 1, a mount part 10 of a substrate 20 which goes in and out inside the casing 1 from an opening part which is opened to the casing driven by transfer means 12, 13, a conveyor 17 to



transfer the substrate 20 in a direction crossing with the mount part 10, and a delivery means 21 to deliver the substrate 20 to the conveyor 17 and the mount part 10 by reciprocating between the conveyor 17 and the mount part 10, and a cover member 11 to open and close the opening part by moving together with the mount part 10 behind the mount part 10.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-159143

®Int. Cl. 5

識別記号 广内空理番号 母公開 平成3年(1991)7月9日

H 01 L 21/60

301 D

6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

ワイヤポンデイングの前工程における基板のブラズマクリーニング 装置

> 即特 頤 平1-298255

> > 満

宏

勇

頤 平1(1989)11月16日 の出

勿発 明 考 ⑫発 明 野

大 Œ 和

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

個発 夠 追

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

勿出 顔 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

図代 理 人 弁理士 栗野 外1名

1. 発明の名称

ワイヤボンディングの前工程における基板の プラズマクリーニング装置

2.特許請求の範囲

プラズマ放電用ガスが供給されるケーシング と、このケーシングに高周波交流電圧を印加し てブラスマを発生させる電猫郎と、このケーシ ングの内部のガスを吸引する真空ポンプと、移 動手段に駆動されて、このケーシングに関ロさ れた関口部から、このケーシングの内部に出入 する基仮の敬國部と、基板をこの戰躍部と交差 する方向に敗送するコンペヤと、このコンペヤ とこの敬霊部の間を往復動して、このコンベヤ と観覧部に基板を受け渡しする受け渡し手段と、 上記載翟部の後方にあって、この戦韶部ととも に移動することにより、上記聞口部を開開する 菱部材とを鍛えていることを特徴とするワイヤ ポンディングの前工程における基板のブラズマ

クリーニング装置。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はワイヤボンディングの前工程におけ る基板のブラズマクリーニング装置に関し、許 しくは、基板に付着する不能物を不活性ガスに より作業性よく除去するための手段に関する。 (従来の技術)

半導体装置の製造工程において、基板に搭載 された半導体チップの電価と、基板の電磁とを ワイヤで接続することが行われる。このような ワイヤポンディング工程において、基板の電極 に不純物が付着していると、ワイヤを電極にし っかりと接合させることはできない。この不施 物としては、作業者が恭複を手で取り扱った場 合に付着する手脂、空気中に浮遊するガス化し たオイル、電極表面に自然形成される酸化膜、 空気中の敵素やチッソなどのガス吸者膜等があ

ワイヤポンディングに先立って、このような

特開平3-159143 (2)

不純物を除去するための手段として、従来、超音波洗浄が行われていた。超音波洗浄は、基板を純水などのクリーニング液中に浸漉し、このクリーニング液に超音波を印加して、物理的に不純物を除去する手段である。

(発明が解決しようとする誤題)

ところが超音波検浄手致は、その後に熱風を 吹き付けるなどして基板を乾燥させねばならな いため、手間と特別を要し、また乾燥させると、 クリーニング液がしみとなって基板表面に残存 しやすい等の問題があった。

そこで本発明は、従来手段の問題を解消できる基板のクリーニング手段を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

このために本発明は、プラズマ放電用ガスが 供給されるケーシングと、このケーシングに高 闭波交流電圧を印刷してプラズマを発生させる 電極部と、このケーシングの内部のガスを吸引 する真空ポンプと、修動手段に駆動されて、こ のケーシングに開口された閉口部から、このケーシングの内部に出入する基板の設置部と、 益板をこの裁固部と交差する方向に設送するコンベヤと、このコンベヤと 裁置部の間を往復動して、このコンベヤと 裁置部に基板を受け変しする受け返し手段と、上記数型部の後方にあって、この 数 置部とともに移動することにより、上記閉口部を開閉する 預部材とから 基板のプラズマクリーニング 装置を構成している。

(作用)

上記憶成において、コンペヤにより機送されてきた基版は、受け渡し手段により被置部に係いできた本板は、受け変し不良により就でれる。次いで電極部に高周波交流で圧を印加することにより、ケーシングの内部にはブラズマが発生し、ガス分子やイオンが高速運動することにより、基板変面に付着する不通動を除去する。除去が終了すれば、截置部からコンペヤへ受け渡される。次のワイヤボンディング工程へ降送される。

(実施例)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を 設明する。

10は上記開口部2の消部に促設されたアルミ版から成る載置部であって、その後部には関

口部2の登部材1 1 が装着されている。 薀部材 1 1 は、ナット部1 2 に立設されたブラケット 1 4 に支持されている。 1 3 はこのナット部1 2 が線合する送りねじ、 1 5 はその転動用モータであり、モータ1 5 が駆動すると、ナットの1 2 は送りねじ 1 3 に沿ってアカのに移動し、 酸型部 1 1 は 酸 世級 1 0 と 中的に移動し、 間口部2 を 開閉する。 する 2 に からたり 1 3 は、 酸型部 1 0 を 7 方向に往復移動させる移動手段を構成している。

17、18は、載認部10を挟んで、この戦 認部10と交差する方向に配設されたコンベヤ であって、基版20を上記載置部10の移動方 向であるY方向と交差するX方向に設送する。 19は基版20を停止させるストッパーである。 21は基版20の受け渡し手段であって、コンベヤ17と載置部10の間、及び載置部10とコンベヤ18の間をX方向に往彼動し、基板2

特閒平3-159143 (3)

0を吸着パッド22に吸着して受け渡しする。 基板20はセラミック、ガラス、ガラスエボキシなどにより形成されており、またその表面に は、硬パラジウム、金、網などにより、電極部 が形成されている。

上記線成のクリーング装置は、ワイヤボンディングの前工程として基板をクリーニングするものであり、次に動作の説明を行う。

コンペヤ17により敗送されてきた基板20は、ストッパー19に当って停止する。そこで受け渡し手段21はこの基板20を吸着してティクアップし、数型部10に移動するることにより、ケーシング1へ向っ勝して、少りにはあり、たのピッチ送りにの数型部10に移動することにおり、このソッチ送りに移動器部10に移動することを発出部10に移動することを発出部10に移動することを発出部10に移動する場合を発出部10にが表して搭載される。

このようにして多数枚の基級20が搭載され

ると、報道部10はケーシング1内に完全に進入し、整部材11は関口部2を開露する(第1 図類線参照)。次いで異型ボンブ6が作動し、ケーシング1内にみてが保持されるとともに、ケーシング1内にArが決合されることによりが発生する。この行うスクーシング1内を設定する。この子や、イオンのした、Ar+,マイナス電子はケーシング1内を設定はイオン化し、Ar+,マイナス電子はケーシング1内を設定をは、運動し、基板での表面に衝突の表面に衝突をおって発動は真空ボンブ6に吸引される。

このようにして不純物を除去したならば、真空ポンプ6のパルプ9を閉じるとともに、パルプ1を開いてケーシング | 内を常任にもどす。次いで載置部10を先程と港方向にピッチ送りしてケーシング | から引き出す。このとき、このピッチ送りに同期して、受け渡し手段21は観逻部10とコンベヤ18の間を往復し、佐板20をコンベヤ18に受け渡し、次のワイヤボ

ンディング工程へ搬送する。

以上のように本手段は、裁選部10をY方向にピッチ送りしてケーシング1内に出し入れしながら、基仮20の裁選部10への移載やこれからの取り卸しを行うようにしているので、作 築性がきわめて良く、しかも裁選部10の出し入れとともに、蓋部材11により閉口部2を開閉できるので、運転管理も簡単等の利点を有する

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、アラズマ放電 用ガスが供給されるケーシングと、このケーシングに高回波交流電圧を印加してアラズマを発生させる重複部と、このケーシングの内部のガスを吸引する真空ボンプと、移動手段に駆動されて、このケーシングに開口された開口部から、このケーシングの内部に出入する基板の報道する。 基板をこの 報度館と交差する方向に 機送するコンベヤと、このコンベヤと戦 置部に 存板を任復動して、このコンベヤと戦 置部に 存板を

受け渡しする受け渡し手段と、上記載蓋部の後 方にあって、この敬置部とともに移動すること により、上記間口部を開閉する蓋部材とを備え ているので、ワイヤボンディング工程に先立っ て、蓋板の電極部に付着する不純物をきわめて 作業性よく、かつきれいに除去することができ

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第 | 図はクリーニング装置の平面図、第2図は側 園図、第3図は断面図、第4図は移載中の餌面 図である。

2 · · · 閉口部

3 · · · 電腦部

6・・・ 広空ポンプ

10 - ・ - 載還錦

11・・・蓋部材

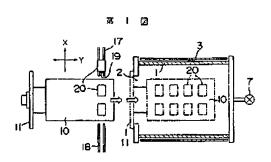
12.13 · · · 移動手段

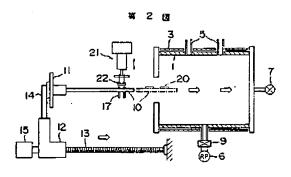
特開平3-159143 (4)

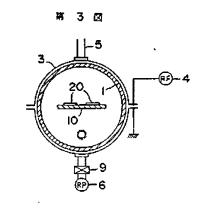
2 0 · · · 基版

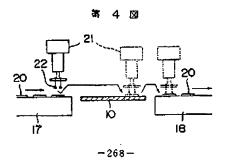
2 1 ・・・・受け渡し手段

出願人 松下電器產業株式会社 代理人 弁理士 翼對重孝 外!名









特開平3-159143

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成9年(1997)4月4日

【公開番号】特開平3-159143 【公開日】平成3年(1991)7月9日 【年通号数】公開特許公報3-1592 【出願番号】特願平1-298255 【国際特許分類第6版】 H01L 21/60 [FI] H01L 21/60

301 D 8824-4E

手 続 補 正 書

平成 8年 十月 月日

特許庁長官 政

1 事件の表示

平成1年群許顯第298255号

囿

2 花正をする者

事件との胸幕 特許明証人

ŧέ 大阪治疗其市大子門真1906香地 陈 (382)松下電器直接株式会社

AF #~ 代表书

3 代型人 **∓571**

大阪府門点市大才而其]605基地

松下電影響車第3全社内 (2年本) (2017年) (2017年) (2017年) (2017年)

(7820) 赤冠士 海水 答之 [海耕光 地話 03-8434-847] 海崎財産棚センター]

現場書の修許為求の範囲の掲 初無事の発明の定題な場所の個

5 補正心内容

(1) 明确者の特許請求の範囲の期を排紙のとおり指面する。

(2) 明練器の第3頁第16行~同度4頁第20行の「このために本先明は・・・

激汲される。」を下記のとおり確正する。

「本発明は、プラズマ放電用のケーシングと、このケーシングの前口部の前路 に記訳された基後の根数部と、この教授部上に基準を受け至す受け近し手段と、 この総配部を創定ケーシングに対してピッチ込りする影動学校とを超え、このピ ッチ造りに同期して買む受け渡し手段により葬伝を満定放益部に限に整列させて 移動することにより蒸収を前出ケーシングの内部に収納し、茂いてこのケーシン グの内部における乱風のプラズマクリーニングが終了したならば、前定範囲録を 先者と正方向へピッテ達りして変配ケーシングから引き出しながら、このピッチ 送りに同期して前記者政部上の基英を受け登し手続により膨に回収するようにし たものである。 (作用)

上元帥成によれば、多数枚の息板を建置曲に乗せてケーシングの内部に送り込 み、作業はよく必収のプラズマクリーニングを行うことができる。』

(2) 明練室の第4支集2.0行の『に受け走い、』を『は隔に受け並して四収し、』 仁格正学る。

(4) 明細書の第9頁第11行~同第10頁第7件の「樹上説明した・・・ことが できる。」を下足のとおり並正する。

『本発明によれば、多数技の基準を単虚部に単に整列させて容職しながらケー シングに収納でき、またケーシングの内容における基板のプラズマクキーニング が終了したならば、巫板をケーシングから引き出しながら期に回収できるので、 高数のプラズマクリーニングを含わめて存置性よく行うことができる。』

4#f

特開平3-159143

2. 特許最幸の動用

ブラズマ放工型のケーシングと、このケーシングの限点所の両部にお次まれた
主機の内部係と、この整理集上に選張を受けますまけ近し年度と、この航空機を 前記ケーシングに対してビッチよりする存の手収とを収え、このビッチはでに同 地上で加工港に対した会院により集後を前に対象学に無に理判させて装造すること により基地を信息ケーシングの内部に対し、たいでこのケーシングの内部に対 ける基地のプラズギワリーニングが展了したからは、高記を開始を示決と参方の でにプチ炎りして約2ケーシングを与りき由しながら、このビッチを与いに同盟して 生記で制度をしたことを特徴 とするフィヤギンティングの第三世における高級のプラズマクリーニングを認